

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2026-029

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及重新制定《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及重新制定<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

2025年8月28日至2026年4月20日期间，公司2021年股票期权激励计划预留授予的第三个行权期内股票期权累计行权且完成过户登记406,320股，“华懋转债”转股28,509股，合计新增股份434,829股。因此公司注册资本将由32,906.0517万元增加至32,949.5346万元，公司股本由32,906.0517万股增加至32,949.5346万股。故重新制定《公司章程》和办理工商变更登记。具体修订内容如下：

原编号	原条款内容	现编号	新条款内容
第六条	公司注册资本为人民币 32,906.0517 万元。	第六条	公司注册资本为人民币 32,949.5346 万元。
第二十一条	公司已发行的股份数为 32,906.0517 万股，均为人民币普通股。	第二十一条	公司已发行的股份数为 32,949.5346 万股，均为人民币普通股。

修订后的全文详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技公司章程》。

董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等事宜，修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准、登记的内容

为准。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日